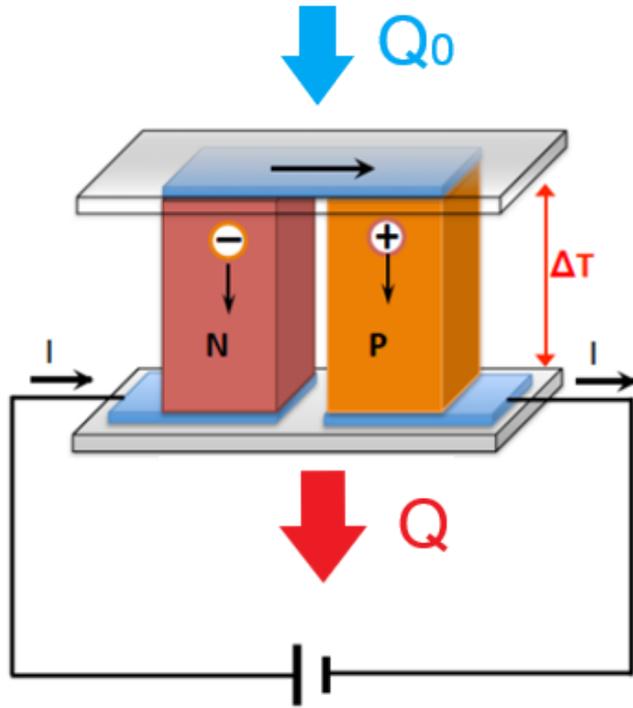


# **Фундаментальные свойства термоэлектрических материалов**

**Лаврентьев Михаил**

# Термоэлектрический охладитель



Уравнение теплового баланса:

$$Q_0 = \alpha T_c I - \frac{1}{2} I^2 R - K(T_h - T_c)$$

$$Q = \alpha T_h I + \frac{1}{2} I^2 R - K(T_h - T_c)$$

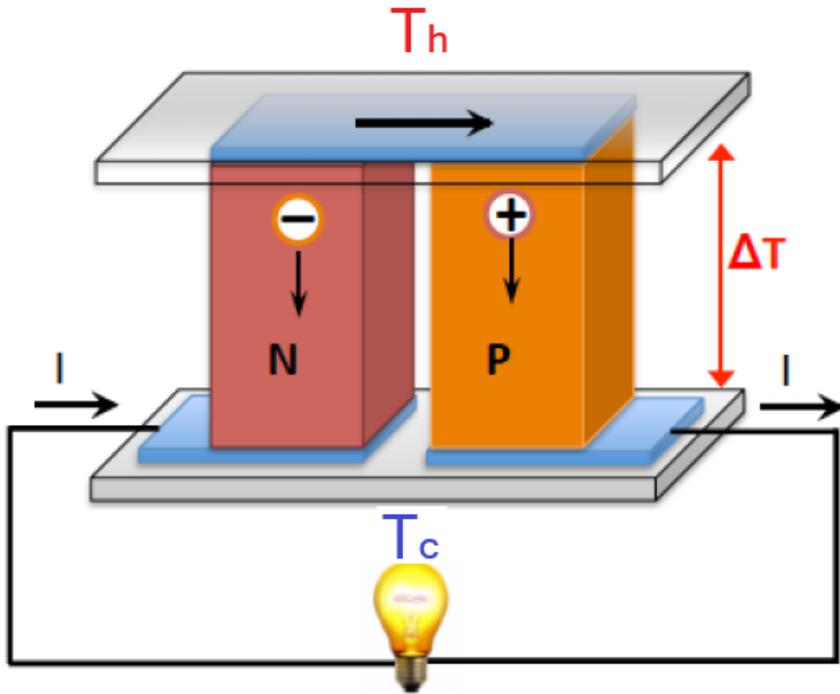
Холодильный коэффициент:

$$\varepsilon = \frac{Q_0}{A} = \frac{\alpha T_c I - \frac{1}{2} I^2 R - K(T_h - T_c)}{I^2 R + \alpha I(T_h - T_c)}$$

$\varepsilon \uparrow$  при  $\alpha \uparrow$ ,  $R \downarrow$  и  $K \downarrow$

$$\varepsilon_{max} = \frac{T_c}{T_h - T_c} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{2} Z(T_h + T_c)} - \frac{T_h}{T_c}}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} Z(T_h + T_c)} + 1}$$

# Термоэлектрический генератор



Уравнение теплового баланса:

$$E_{\text{Зеебека}} = K(T_h - T_c) - Q_P - \frac{1}{2}Q_J,$$

где  $E_{\text{Зеебека}} = (\alpha_n + \alpha_p)(T_h - T_c)$

Коэффициент полезного действия:

$$\eta_{\max} = \frac{T_h - T_c}{T_h} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{2}Z(T_h + T_c)} - 1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2}Z(T_h + T_c)} + \frac{T_h}{T_c}}$$

$$Z = \frac{\alpha^2 \cdot \sigma}{k}$$

$\alpha$  – коэффициент Зеебека;

$\sigma$  – электропроводность;

$k$  – теплопроводность.

# Коэффициент Зеебека

$$\alpha = \frac{dV}{dT} \quad [\alpha] = \text{мкВ/К}$$

В приближении одиночной параболической зоны коэффициент Зеебека:

$$\alpha(\eta) = \pm \frac{k}{e} \left( \frac{\left(r + \frac{5}{2}\right) F_{r + \frac{3}{2}}(\eta)}{\left(r + \frac{3}{2}\right) F_{r + \frac{1}{2}}(\eta)} - \eta \right), \quad F_i(\eta) = \int_0^\infty \frac{\varepsilon^i}{1 + e^{\varepsilon - \eta}} d\varepsilon$$

где  $\eta = \frac{E_c - E_F}{kT}$ ,  $l = l_0 E^r$ ,  $r$  – параметр рассеяния.

При преимущественном рассеянии на акустических фононах ( $r = -1/2$ ):

$$\alpha(\eta) = \pm \frac{k}{e} \left( 2 \frac{F_1(\eta)}{F_0(\eta)} - \eta \right)$$

# Коэффициент Зеебека

$$\alpha(\eta) = \pm \frac{k}{e} \left( 2 \frac{F_1(\eta)}{F_0(\eta)} - \eta \right)$$

Вырожденный ТЭМ:

$$\alpha(\eta) = \pm \frac{\pi^2 k}{3e} \frac{1}{\eta}$$

Невырожденный ТЭМ:

$$\alpha(\eta) = \pm \frac{k}{e} (2 - \eta)$$

$\alpha \uparrow$  при  $n \downarrow$

$$\alpha = \pm \frac{8\pi^2 k^2 T}{3eh^2} m_d^* \left( \frac{\pi}{3n} \right)^{2/3}$$

$$\alpha = \pm \frac{k}{e} \left( 2 + \ln \left[ \frac{2(2m_d^* k T/h^2)}{n} \right] \right)$$

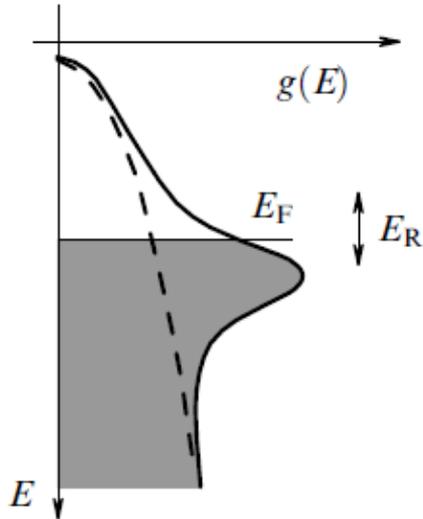
$m_d^*$  - эффективная масса плотности состояний

# Плотность состояний

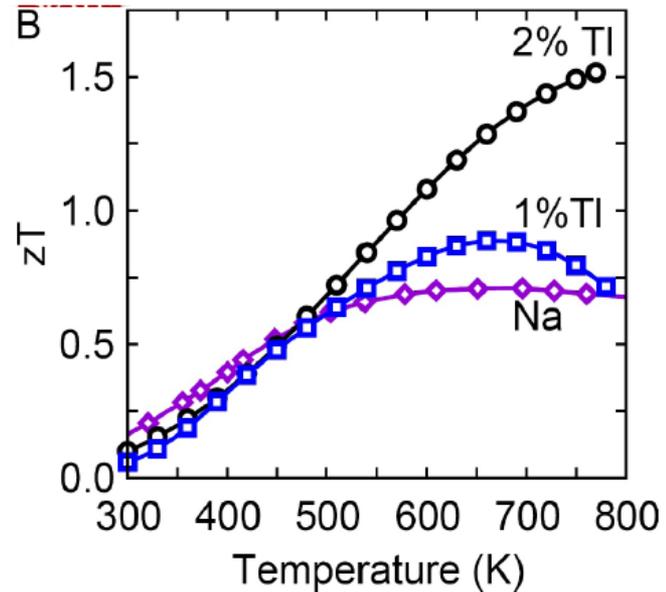
Плотность состояний:

$$g(E) = \frac{(m_d^*)^{3/2} \sqrt{2E}}{\hbar^3 \pi^2}$$

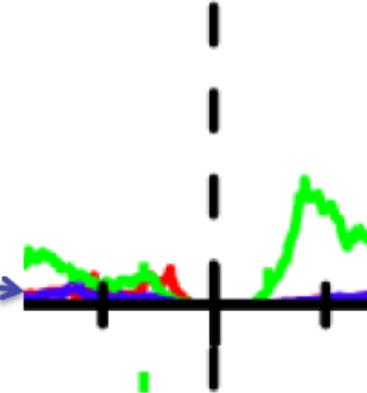
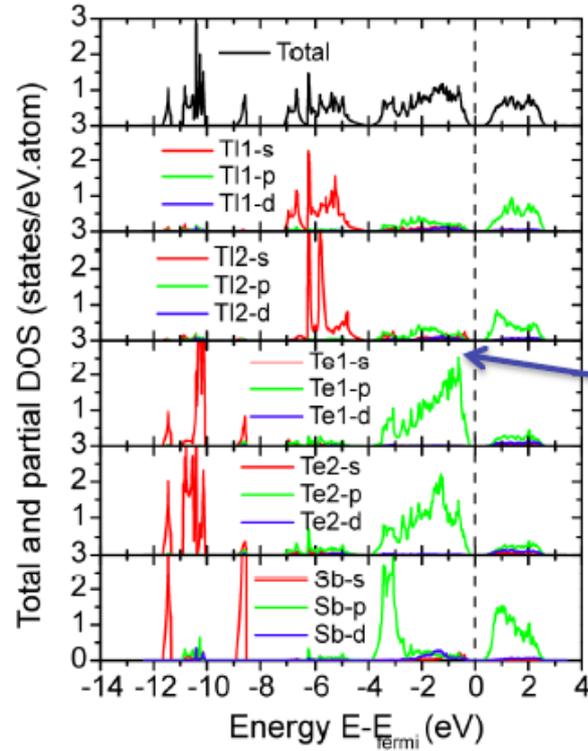
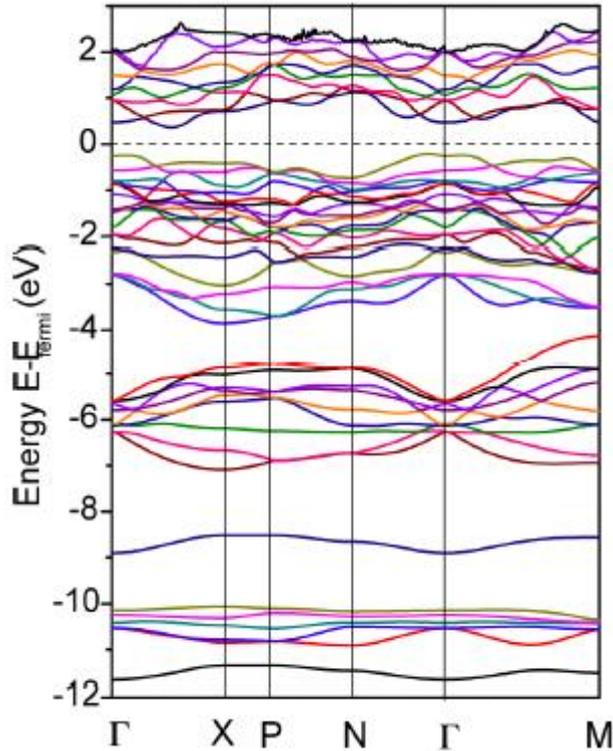
$$m_d^* = N_v^{2/3} m_b^* = N_v^{2/3} \sqrt[3]{m_x^* m_y^* m_z^*}$$



PbTe



# Плотность состояний



Добавление TI приводит к образованию примесного уровня вблизи уровня Ферми. Резкие изменения плотности состояний приводят существенному возрастанию  $\alpha$

# Электропроводность

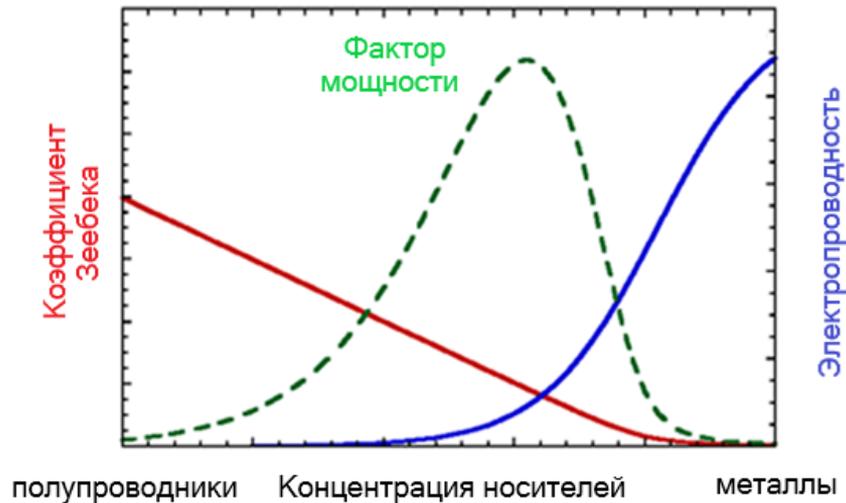
$$\sigma = \frac{1}{\rho} = en\mu$$

$$[\sigma] = \frac{1}{\text{Ом} \cdot \text{см}}$$

$$\mu = \frac{e\tau}{m^*}, [\mu] = \text{см}^2/\text{Вс}$$

$\tau$  – время релаксации;

$m^*$  – эффективная масса носителей.



$\alpha \uparrow$  при  $\sigma \downarrow$

$\mu \uparrow$  при  $m^* \downarrow$

# Подвижность

$$V_d = \frac{q\tau}{m^*} E = \mu_d E$$

При влиянии нескольких механизмов рассеяния:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \dots = \sum_i \frac{1}{\mu_i}$$

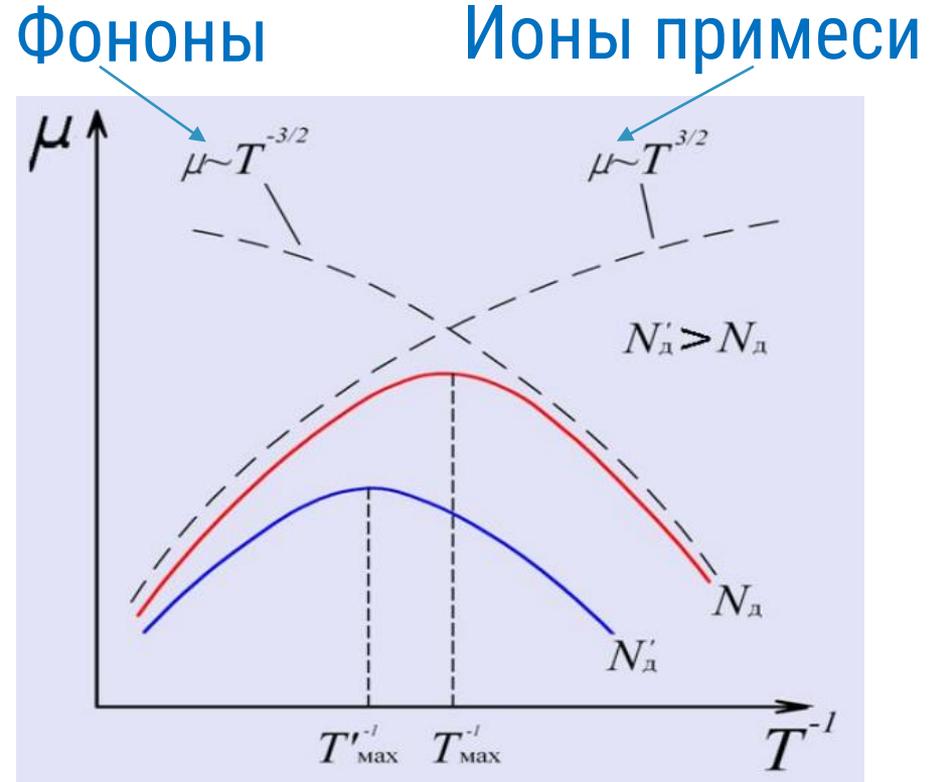
Связь с холловской подвижностью:

$$\mu_H = r_H \mu_d$$

$r_H = 1,93$  – рассеяние на ионах примеси;

$r_H = 1,18$  – рассеяние на фононах;

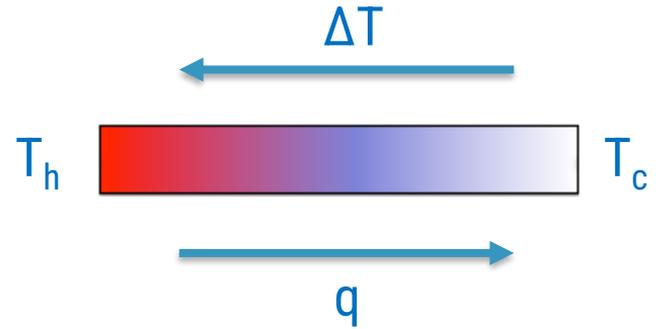
$r_H = 1$  – в вырожденных полупроводниках и металлах



# Теплопроводность

$$q = -k \frac{dT}{dx}$$

$$[k] = \text{мкВ/К}$$



$$k = k_L + k_e$$

Теплопроводность решетки:

$$k_L = \frac{1}{3} C_v v l$$

Электронная теплопроводность

$$k_e = L\sigma T - \text{закон Видемана-Франца}$$

Закон Видемана-Франца:

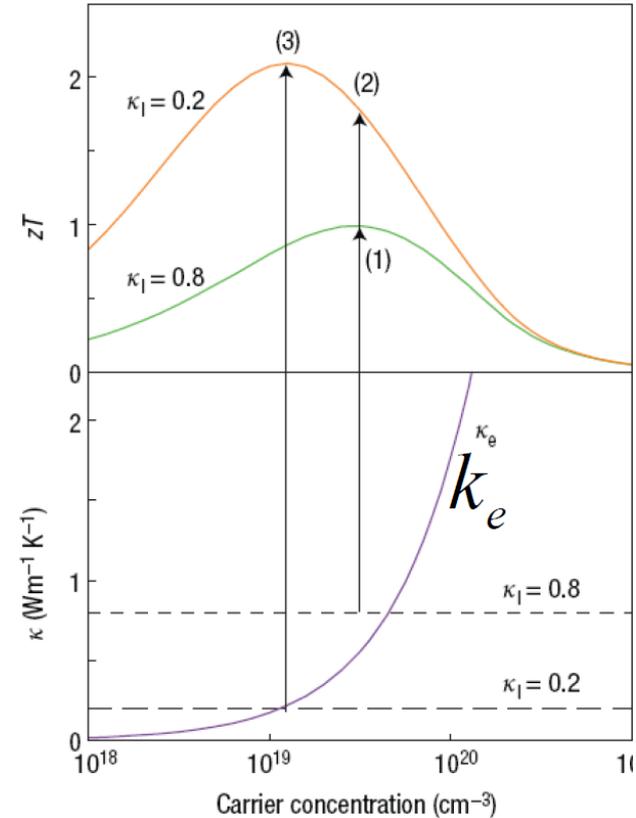
$$k_e = L\sigma T$$

$$L(\eta) = \left(\frac{k}{e}\right)^2 \left( \frac{(r + 7/2)F_{r+5/2}(\eta)}{(r + 3/2)F_{r+1/2}(\eta)} - \left[ \frac{(r + 5/2)F_{r+3/2}(\eta)}{(r + 3/2)F_{r+1/2}(\eta)} \right]^2 \right)$$

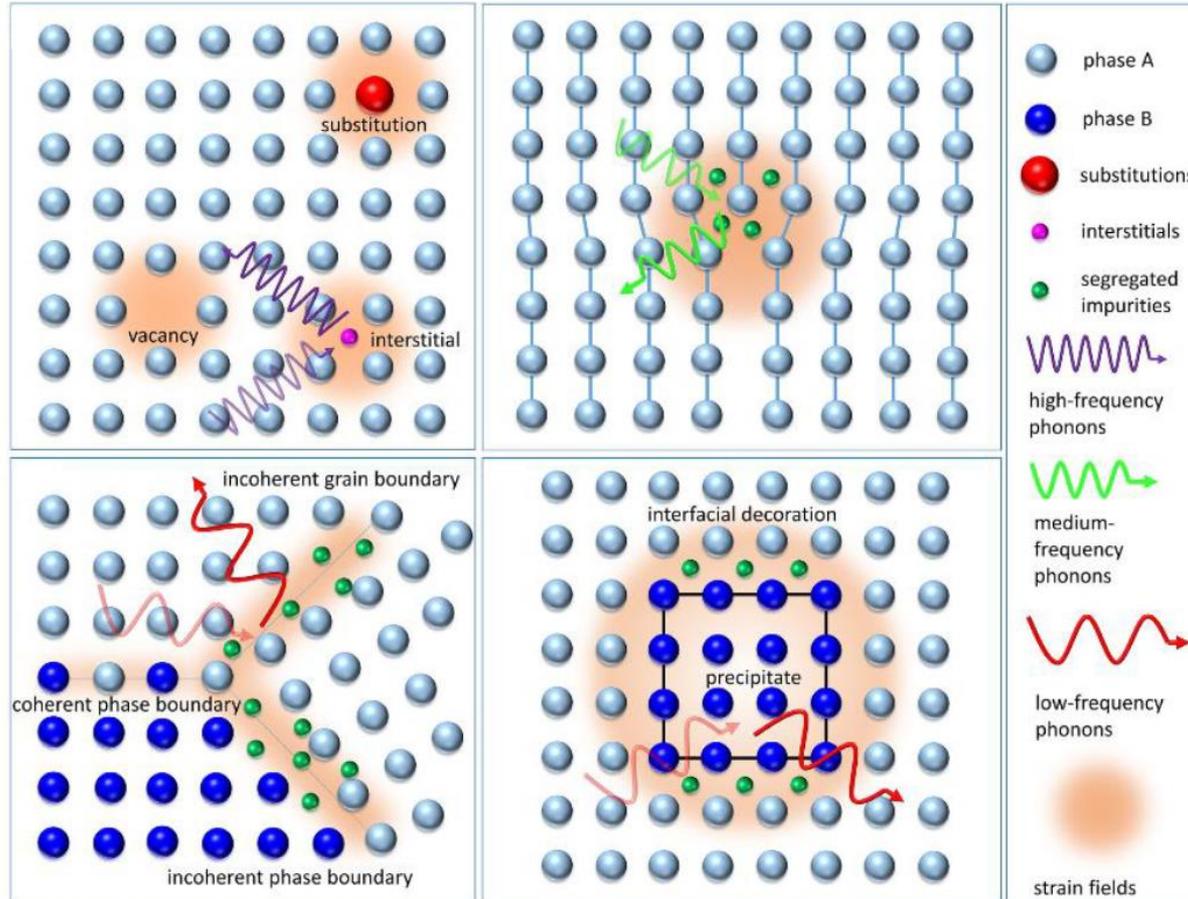
$$L = \left(\frac{\pi^2}{3}\right) \left(\frac{k}{e}\right)^2 = 2,45 \cdot 10^{-8} \frac{B^2}{K^2} \text{ - для вырожденных ТЭМ}$$

$$L = 2 \left(\frac{k}{e}\right)^2 = 1,49 \cdot 10^{-8} \frac{B^2}{K^2} \text{ - для невырожденных ТЭМ}$$

$$L = 1,5 + e^{-\frac{|\alpha|}{116}}$$



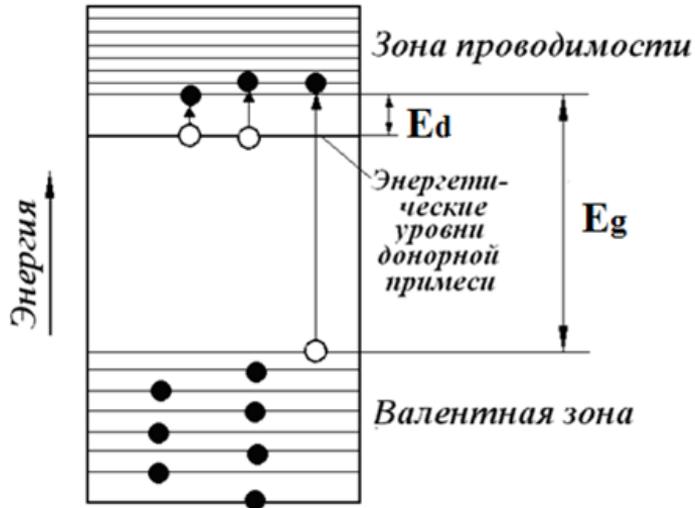
# Теплопроводность



# Теплопроводность

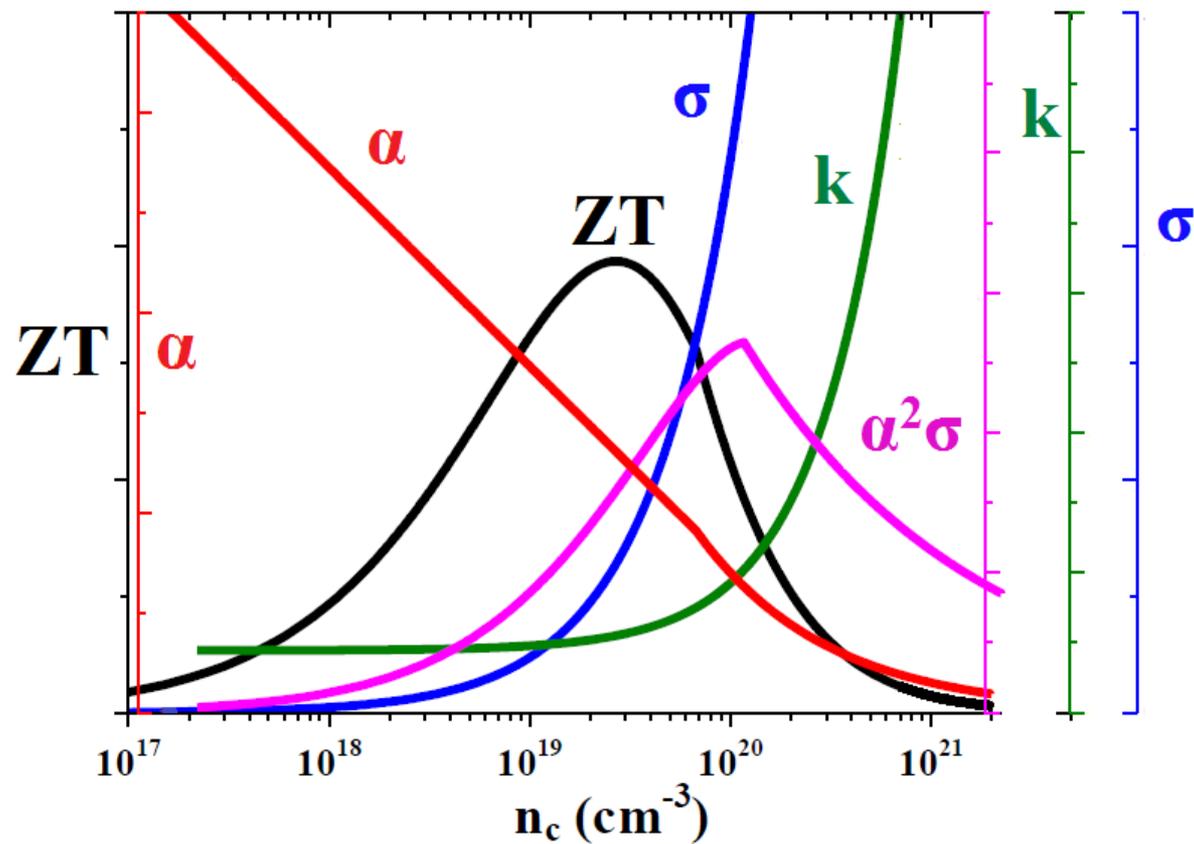
При собственной проводимости существенный вклад в теплопроводность вносит биполярная диффузия:

$$k_e = k_{ep} + k_{en} + k_{bip} = k_{ep} + k_{en} + (\alpha_p - \alpha_n)^2 \frac{\sigma_n \sigma_p}{\sigma} T$$

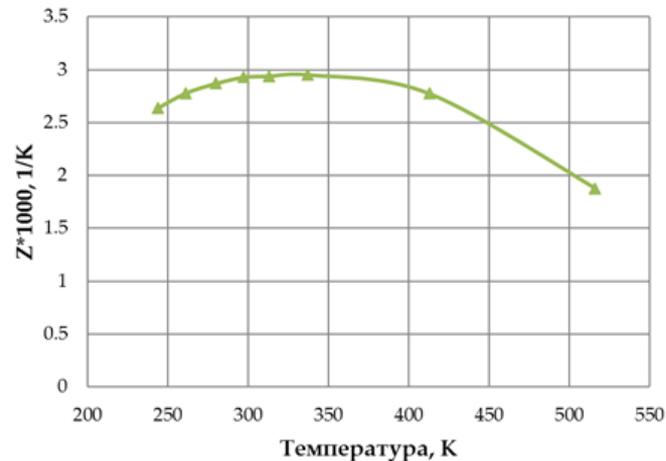
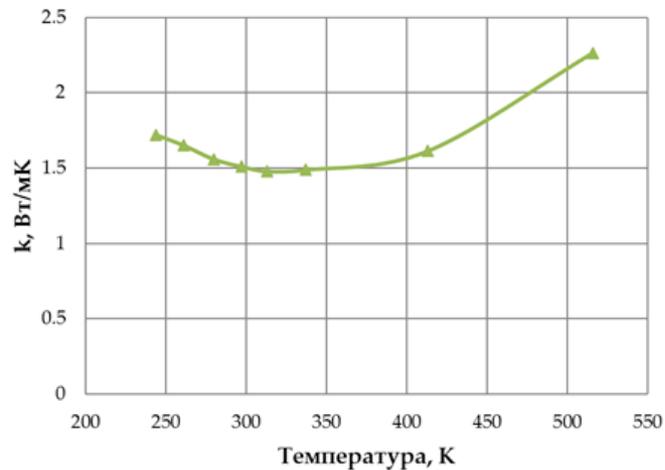
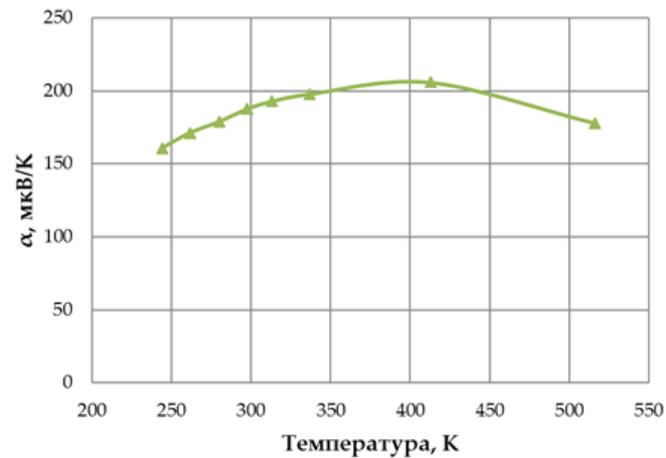
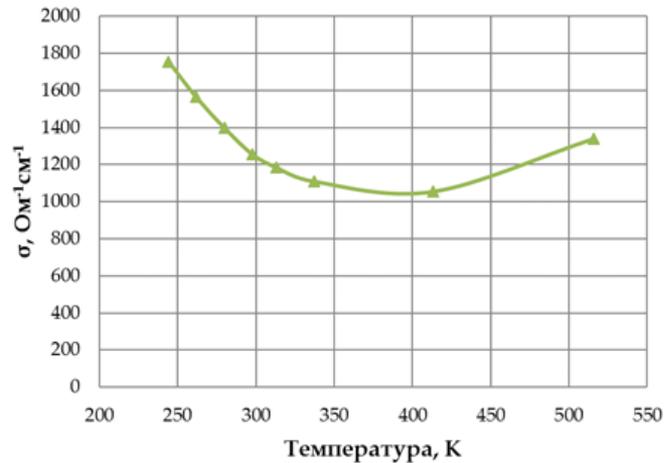


$$k_{bip} = L_{bip} \sigma T$$
$$L_{bip} = \left( \frac{k}{e} \right)^2 \frac{\sigma_n \sigma_p}{(\sigma_n + \sigma_p)^2} \left( 4 + \frac{E_g}{kT} \right)^2$$

# Концентрационные зависимости основных параметров термоэлектриков



# Температурные зависимости $\tau$ /э параметров



# Параметр $\beta$

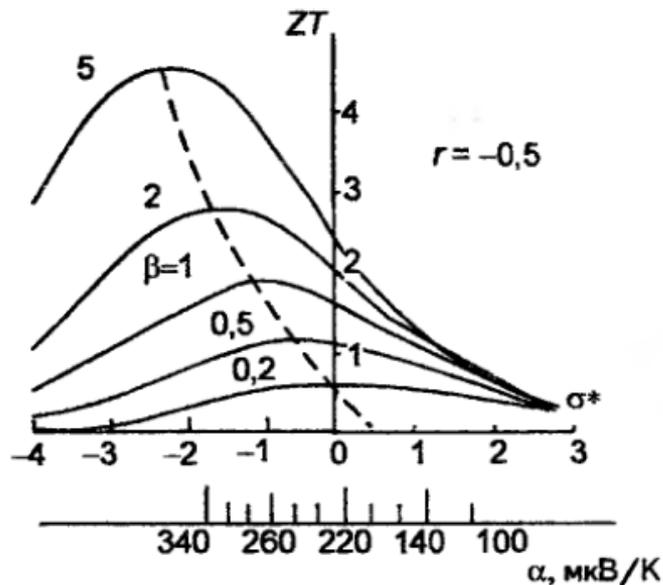
Для невырожденного полупроводника:

$$ZT = \frac{[\eta - r + 5/2]^2}{(\beta \exp(\eta))^{-1} + r + 5/2}$$

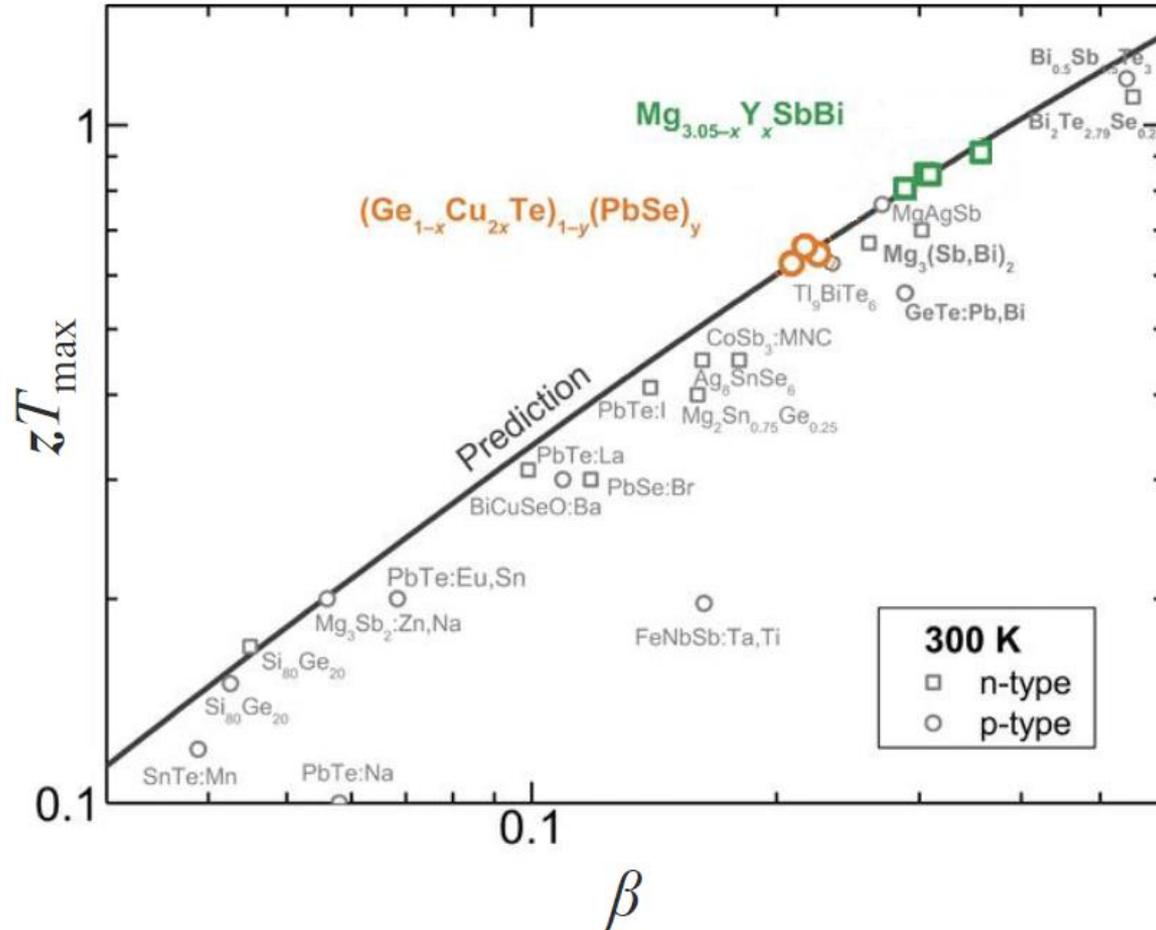
$\eta$  – энергия Ферми;  $r$  – параметр рассеяния;  $\beta$  – параметр материала.

$$\beta = \left(\frac{k}{e}\right)^2 \frac{\sigma_0 T}{k_L} \quad \sigma_0 = 2e\mu \left(\frac{2\pi m^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$\beta \sim \left(\frac{\mu}{k_L}\right)^2 \left(\frac{m^*}{m}\right)^{3/2}$$



# Параметр $\beta$



# Соотношения между основными термоэлектрическими параметрами

